PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

<u>56-001509</u>

(43)Date of publication of application: 09.01.1981

(51)Int.CI.

H01F 15/00 H01F 41/06

(21)Application number : <u>54-077721</u>

(71)Applicant : KOKUSAI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

19.06.1979

(72)Inventor: TAKAHASHI KOZO

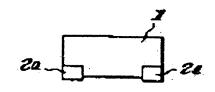
ITO MICHIHIRO

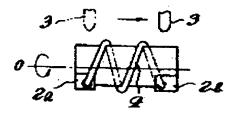
(54) MANUFACTURE OF COIL

(57)Abstract:

PURPOSE: To heighten work efficiency and easily manufacture a coil of low resistance but high Q value, by providing terminals on portions of both the ends of an insulating core material, rotating the material around its axis, moving the material relatively to a nozzle and ejecting a fluid conductor from the nozzle.

CONSTITUTION: Coil terminals 2a, 2b are produced by sputtering, evaporation or the like on portions of both the ends of a cylindrical insulating core material 1 such as alumina, quartz glass or the like. A fluid conductor as electroconductive paste, electroconductive ink or the like is ejected from a nozzle 3 while the insulating core material 1 is rotated arund its axis 0 and the core material and the nozzle are moved relatively to each other from one coil terminal 2a to the other 2b, thereby providing a coil conductor 4 on the peripheral surface of the core material 1. According to this method, work efficiency is enhanced and a compact coil durable to a high temperature is manufactured.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

EST AVAILABLE COPY

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出額公告

報 (B2) 公

昭58-24003

@ Int.Cl.3

識別記号

庁内整理番号

20公告 昭和58年(1983) 5月18日

H 01 F 41/06 15/00 1/16 H 05 K

6843-5E 6843-5 E 6370-5 F

発明の数 1

(全2頁)

1

❷コイルの製造方法

印特 顧 昭54-77721

昭54(1979)6月19日 砂出

昭56-1509 舒公

43円56(1981)1月9日

高橋高藏 勿発 明

> 東京都西多摩郡羽村町神明台 2 -1-1国際電気株式会社羽村工場 内

72発 睭 者 伊藤道宏

> 東京都西多摩郡羽村町神明台2-1-1国際電気株式会社羽村工場 内

国際電気株式会社 ②出 額 人

東京都港区虎ノ門一丁目22番15号

19代 理 人 弁理士 石戸元

69引用文献

開 昭50-42371(JP, A)

の特許請求の範囲

1 絶縁心材の両端の一部を端子とし、この絶縁 心材を軸心に回転させると共に該絶縁心材とノズ ルを一方の端子より他方の端子まで相対的に移動 せることにより、絶縁心材の外周にコイル導体を 形成し、多層の場合の層間絶縁は流動性絶縁材の 装着乾燥により行うことを特徴とするコイルの製 造方法。

発明の詳細な説明

本発明は印刷配線板、混成集積回路などに使用 されるコイルに係り、特に組立配線に好適な耐熱 性の優れたコイルの製造方法に関するものである。

従来のコイルは導線を巻回してからその両端部 続して作られ、印刷配線板や混成集積回路等への 組立配線後は不要のリード線先端部を切断除去し

なければならないので、製造および組立配線過程 における作業性が悪いばかりでなく、コイルの層 間絶縁に絶縁紙等が用いられているので、髙温で の使用が難かしい等の欠点があつた。

2

本発明は上記の欠点を改良することを主目的と したもので、以下図面によつてまず単層コイルを 製造する場合を説明する。

第1図示のように箇状または柱状のアルミナ、 ホルステライト、ベリリヤ、ガラス、石英ガラス 10 などの絶縁心材 1 の両端の一部にスパツタ、蒸着、 無電解メツキ後電解メツキ、導電ペーストの塗布 焼成等によりコイル端子2a,2bを形成する。 との絶縁心材1を第2図示のように軸心0に回転 させると共に絶縁心材1とノスル3を一方のコイ 15 ル端子2aより他方のコイル端子2bまで相対的 に移動させ、例えばノズル3を移動させながら、 とのノズル3より導電ペースト、導電インク、溶 融導体等の流動性導体を噴出させることにより、 絶縁心材1の外周にコイル導体4を形成する。と 20 のコイル導体 4 とコイル端子 2 a , 2 b との接続 はコイル端子2 a , 2 bに流動性導体を噴出した 時達成し、換言すればコイル導体の形成開始・終 了時に達成し特に新めて行う必要がない。コイル 導体形成後、コイル導体 4 を導電ペーストにより させながら、このノズルより流動性導体を噴出さ 25 形成した場合は乾燥・焼成、導電インクにより形 成した場合は乾燥・焼付け、溶融導体により形成 した場合は冷却することによつて絶縁心材1にコ イル導体4を強固に回定することができ、安定し た単層コイルを得ることができる。

なお、コイル端子2a,2bの形成はコイル導 体 4 の形成後に導電ペーストの塗布・焼成により 形成してもよい。また、絶縁心材1として磁性体 をアルミナ等の絶縁材で被覆したものを用いても よく、この場合は高インダクタンス値のコイルと をそれぞれリード線にハンダ付けや密接により接 35 なり、さらに絶縁筒に磁性体を出入自在に設けた ものを用いれば、可変インダクタンス素子とする ことができる。

次に多層コイルを製造する場合を説明する。

第3図示のように絶縁心材1の両端周方向2箇 所にそれぞれコイル端子2a,2bと中間端子 2 c , 2 dを上記と同様にして形成する。この絶 の中間端子2 dに亘つて第1層目のコイル導体4, を、上記と同様に絶縁心材1を回転させると共に 絶縁心材1とノズル3を相対的に移動させながら ノズル3より流動性導体を噴出させることにより の絶縁材を、端子2a~2dを除く全周に塗布し て第1の絶縁層5,を形成し、これを乾燥してから、 との第1の絶縁層 5₁の上に第1の中間端子2 dか ら第2の中間端子2cに亘つて第2層目のコイル 記と同様にして第2の絶縁層5。を形成し、これ を乾燥する。この第2の絶縁層5。の上に第2の 中間端子2 cから他方のコイル端子2 bに亘つて 第3層目のコイル導体4、を上記と同様にして形 成する。かくして第3図示のごとき3層のコイル 20 図面の簡単な説明 を得ることができる。なお、4,a~4,a,4,b ~ 4,6 はそれぞれ各層の巻き始めと巻き終りを示 す。各層の巻回数は任意に選べばよく、全体の巻 回数も任意所望にできる。4層以上の多層多ター ができる。このようにして得られた多層コイルを 焼成してコイル導体と絶縁層を強固に固定すると とにより安定な多層コイルを得ることができる。 また中間端子での接続を適宜行わず、コイル導体

ランスを得ることができる。

上述の説明より明らかなように本発明によれば、 コイル導体とコイル端子との接続を特に新めて行 う必要がないこと、組立配線後の不要なリード線 縁心材1の外周に一方のコイル端子2aから第1 5 先端部の切断除去作業をなくすことができること、 印刷配績板や混成集積回路等への組立配線はコイ ル端子を直接接続することにより達成できること 等により製造および組立配線過程における作業性 を向上でき、リード線のないチツプ部品にできる 形成する。しかる後、ペースト状セラミツクス等 10 ばかりでなく、コイル導体と絶縁材の固定が容易 であり、安定したコイル、コイルインダクタンス 素子、トランス等を提供できると共に、コイル導 体の断面積、巻回数を自由に選定できるため、抵 抗が小さくQの高いコイルも容易に製造できる。 導体 4。を上記と同様にして形成し、その上に上 15 また多層の場合の層間絶縁に耐熱性、放熱性に優 れたセラミツクス等の絶縁材を使用すれば、絶縁 層の厚さを薄くできるので、高温使用に耐える小 形のコイル部品とすることができる等の効果を奏 する。

第1図および第2図は本発明方法による単層コ イルの製造を説明するための図で、第1図は端子 を有する絶縁心材の正面図、第2図は第1図示の 絶縁心材にコイル導体を形成する場合の説明用正 ンのコイルの製造についても同様に説明すること 25 面図である。第3図は本発明方法により製造した 多層コイルの縦断正面図である。

1 ……絶縁心材、2 a ~ 2 d ……端子、3 …… ノズル、4,4,~4s……コイル導体、51,52 ·····・絶縁層、 41 a ~ 48 a , 41 b ~ 48 b ·····・そ を適宜独立させれば、複数個のコイルよりなるト 30 れぞれ各層の巻き始めと巻き終り。

